



ISSN 1004-3365
CODEN:WEIDFK
CN 50-1090/TN

微电子学

MICROELECTRONICS

全国中文核心期刊

2012
第42卷 6 卷终

四川固体电路研究所 主办

Sichuan Institute of Solid-State Circuits

ISSN 1004-3365



9 771004 336006

微电子学
Weidianzixue
第 42 卷 第 6 期 2012 年 12 月
(卷 终)

目 次

· 电路与系统设计 ·

- 一种 13.56 MHz 无源射频识别模拟前端的设计 刘艳艳, 张亮, 张为, 陈曙光(749)
面向 IMT-Advanced 应用的射频前端 T/R 组件的设计与实现
..... 杨务诚, 杨洪文, 曾云, 阎跃鹏, 孙征宇, 张韧, 刘宇徽(753)
射频前端放大器失配受限的分配研究 黄玉兰(758)
相变存储器中灵敏放大器的设计 张怡云, 陈后鹏, 龚亮, 王倩, 蔡道林, 陈一峰, 宋志棠(762)
一种基于 SEPIC 架构的新型 LED 照明调光电路 孟璐, 姜岩峰, 鞠家欣(765)
DC-DC 电源管理芯片中死区时间的研究 郝志燕, 姜岩峰, 鲍嘉明, 鞠家欣(770)
芯片安全架构平台设计研究 袁颖, 侯立刚, 何勇, 吴武臣(774)
多模卫星导航芯片的可测性设计 高参, 张永学(778)
一种 10 Mb/s 1553B 总线接口的设计 杨兵, 于宗光, 魏敬和(782)
适用于 D 类音频功放的 PWM 高速比较器设计 杨远田, 王丹(787)
基于 0.18 μm CMOS RF 工艺的有源电感设计与优化 王伟印, 沈琪, 顾晓峰, 赵琳娜(792)
一种用于电源管理的高性能电荷泵 郑志威, 张新川, 尹江龙, 于奇, 宁宁, 王向展(796)
一种消除阈值电压影响的高效率电荷泵 刘阿鑫, 吕杭炳, 刘璟, 潘立阳, 刘明(800)
采用 RDF 的硅物理不可克隆函数设计与评估 吴志安, 段成华(803)
Linux 系统运行态的动态变频低功耗策略 姜仲秋, 张黎明, 武建平(810)
面向对称密码领域的可重构阵列设计 朱敏, 刘雷波, 尹首一, 陈英杰, 魏少军(815)
基于 Verilog HDL 的 DDS 信号发生器的设计与实现 张继森, 杨恢东, 黄波, 曾莉欣(819)
基于模拟余差的 7 位 200 MS/s 分级折叠式 A/D 转换器 王百鸣, 洪岳炜, 孟晓胜(823)
一种用于高速流水线 ADC 的数字延迟锁相环电路 周洁, 陈珍海, 于宗光(827)
用于二十进制转换的低功耗除法器 侯立刚, 彭晓宏, 耿淑琴, 汪金辉(832)

· 动态综述 ·

- 应用于三维集成的晶圆级键合技术 肖卫平, 朱慧珑(836)

· 模型与算法 ·

- 开关电源静态泄漏和动态功率建模与分析 赵四化, 王琪, 袁慧(842)
面向无线 NoC 平台的拓扑与映射联合设计 陈亦欧, 胡剑浩(846)

· 产品与可靠性 ·

- 湿法去层法在芯片失效分析中的应用研究 金波(850)
采用 TEG 技术的半导体集成电路可靠性评价方法 许斌(855)
基于 Matlab 的序加试验数据的改进处理方法 郭敏, 吕长志, 谢雪松, 张小玲, 黄春益(860)

· 半导体器件与工艺 ·

- 多片干法蚀刻设备蚀刻均匀性工艺优化研究 闫建新, 葛伟坡, 李卫华(865)
一种 500 V 终端结构的设计与优化 刘驰, 冯金源, 叶乃仁(870)
三维循序集成 CMOSFET 结构设计方法研究 黄晓橹(874)
ZnCl₂掺杂 n 型 ZnSe 的分子束外延生长 张家奇, 杨秋曼, 赵杰, 崔利杰, 刘超, 曾一平(881)
65 nm CMOS 工艺下新型静电防护衬底改造 GGNMOS 郑剑锋, 韩雁, 马飞, 董树荣, 苗萌, 吴健, 曾杰(885)
浅结激光退火的实验研究及工艺模型 李岱, 严利人, 张伟, 周卫, 刘志弘(889)
高速锗硅异质结双极晶体管 HICUM 可缩放模型 张林, 孙玲玲, 刘军(893)

《微电子学》2012 年总目次 (I)

本期责任编辑: 刘丹妮, 武俊齐

Microelectronics

Vol. 42, No. 6 Dec. 2012 (End of Volume)

Contents

• Circuit and System Design •

- An Analog Front-End Circuit for Passive 13.56 MHz RFID LIU Yanyan, ZHANG Liang, ZHANG Wei, et al(749)
Design and Implementation of RF Front-End T/R Module for IMT-Advanced Application YANG Wucheng, YANG Hongwen, ZENG Yun, et al(753)
Allocation of Mismatch Constraints for Amplifier in RF Front End HUANG Yulan(758)
Design of Sense Amplifier for Phase Change Random Access Memory ZHANG Yiyun, CHEN Houpeng, GONG Liang, et al(762)
A Novel Dimming Circuit for LED Lighting Based on SEPIC Topology MENG Lu, JIANG Yanfeng, JU Jiaxin(765)
Study on Dead Time of DC-DC Power Management IC HAO Zhiyan, JIANG Yanfeng, BAO Jianing, et al(770)
Design of Research Platform for Security Architecture of SoC YUAN Ying, HOU Ligang, HE Yong, et al(774)
Design for Testability of Multi-Mode Satellite Navigation SoC GAO Shen, ZHANG Yongxue(778)
Design of a 10 Mb/s 1553B Bus Interface YANG Bing, YU Zongguang, WEI Jinghe(782)
Design of High-Speed PWM Comparator for Class D Audio Power Amplifier YANG Yuantian, WANG Dan(787)
Design and Optimization of Active Inductor Based on 0.18 μ m CMOS RF Technology WANG Weiyin, SHEN Qi, GU Xiaofeng, et al(792)
A High Performance Charge Pump for Power Management Unit ZHENG Zhirwei, ZHANG Xinchuan, YIN Jianglong, et al(796)
High Efficiency Charge Pump Without Threshold-Voltage Drop LIU Axin, LÜ Hangbing, LIU Jing, et al(800)
Design and Evaluation of Silicon Physical Unclonable Functions Using Random Dopant Fluctuation Model WU Zhi'an, DUAN Chenghua(803)
Low Power Strategy for Linux Running Mode Based on Dynamic Frequency Scaling JIANG Zhongqiu, ZHANG Liming, WU Jianping(810)
Design of Reconfigurable Architecture for Symmetric Cipher Domain ZHU Min, LIU Leibo, YIN Shouyi, et al(815)
Design and Implementation of DDS Signal Generator Based on Verilog HDL ZHANG Jisen, YANG Huidong, HUANG Bo, et al(819)
A 7-Bit 200-MS/s Subranging Folding A/D Converter Based on Residue of Analogue Quantity WANG Baiming, HONG Yuewei, MENG Xiaosheng(823)
A Digital Delay Locked Loop for High-Speed Pipelined A/D Converter ZHOU Jie, CHEN Zhenhai, YU Zongguang(827)
Low Power Divider for Binary-to-Decimal Data Conversion HOU Ligang, PENG Xiaohong, GENG Shiqin, et al(832)

• Features and Review •

- Wafer Level Bonding Technology for 3-D Integration XIAO Weiping, ZHU Huilong(836)

• Modeling and Algorithm •

- Statistical Modeling and Analysis of Static Leakage and Dynamic Power for Switching Power Supply ZHAO Sihua, WANG Qi, YUAN Hui(842)
Co-Design of Topology and Mapping for Wireless NoC Platform CHEN Yiou, HU Jianhao(846)

• Product and Reliability •

- Application of Wet Delayer in Failure Analysis of Integrated Circuits JIN Bo(850)
Reliability Evaluation of Semiconductor ICs by TEG Technology XU Bin(855)
Improved Data Processing Method for Progressive Stress Accelerated Life Test Based on Matlab GUO Min, LÜ Changzhi, XIE Xuesong, et al(860)

• Semiconductor Device and Technology •

- Optimization of Etching Uniformity for Multi-Wafer Dry Etch Equipment YAN Jianxin, GE Weipo, LI Weihua(865)
Design and Optimization of a 500 V Termination Structure LIU Chi, FENG Quanyuan, YEAH Nairen(870)
Design Methodology of 3-D Sequentially Integrated CMOSFET Structure HUANG Xiaolu(874)
Molecular Beam Epitaxy of Cl-Doped ZnSe on GaAs (001) Substrates ZHANG Jiaqi, YANG Qiumin, ZHAO Jie, et al(881)
A Novel Substrate-Optimized GGNMOS for Low-Voltage ESD Protection in 65 nm CMOS Process ZHENG Jianfeng, HAN Yan, MA Fei, et al(885)
Experimental Study on Laser Anneal of Shallow Junctions and Its Process Model LI Dai, YAN Liren, ZHANG Wei, et al(889)
Scalable HICUM Model for High-Speed SiGe HBTs ZHANG Lin, SUN Lingling, LIU Jun(893)
- List of Contents of *Microelectronics* (2012, Vol. 42) (VII)